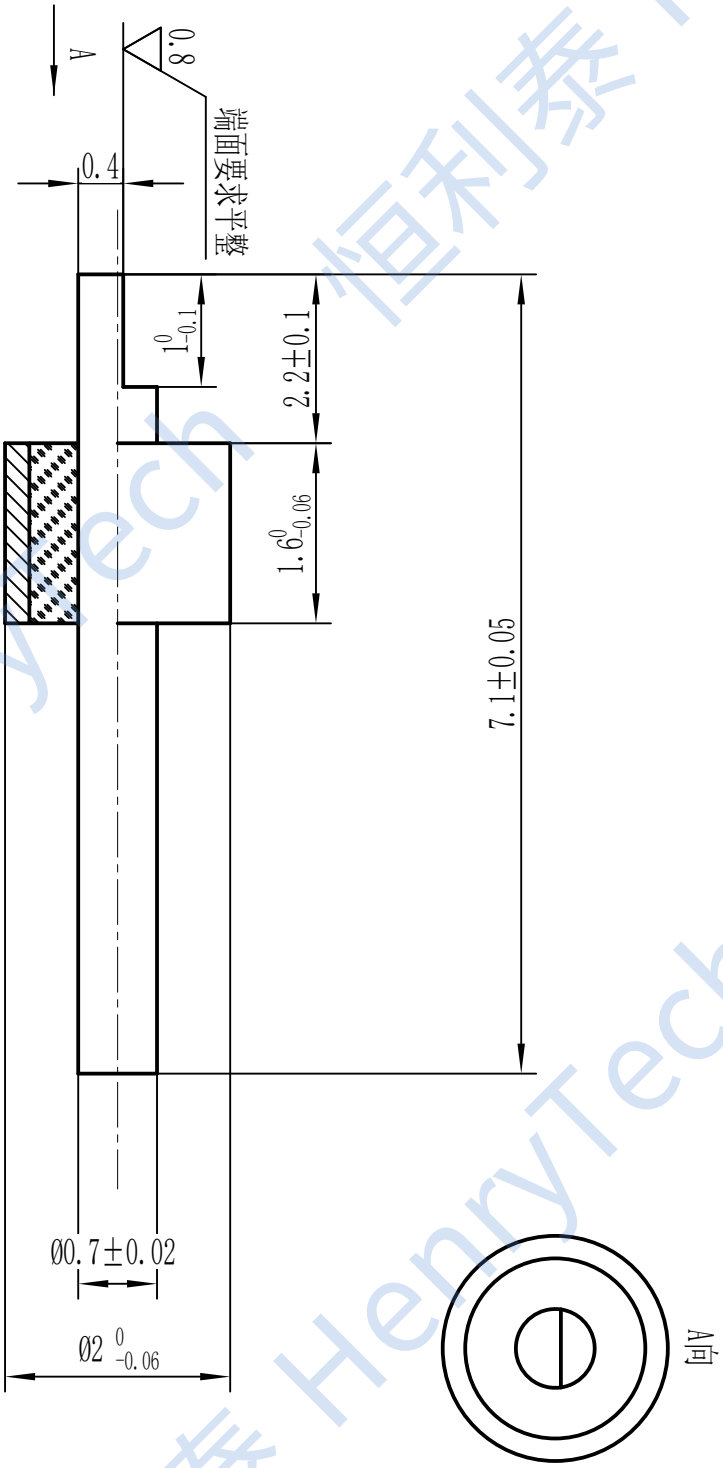

技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^{3}/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M。	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

HN-DC2016-0.7(7.1-2.2)-C1

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

恒利泰 HenryTech